

ジュール出力の向上

ハーフカットセルと特許多数取得のMBE
380Wまでの表面出力と20.7%のモジュール
BOS(周辺機器コスト)を削減
並列回路構成による電気抵抗の低減、M
加と光の効果的な反射効果により、高出

高信頼性



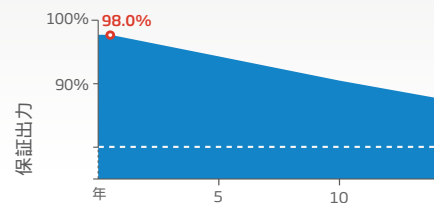
- セル製造プロセスとモジュール材料の最適化(力劣化)耐性を確保
- バスバー電極の数が多いため、マイクロクラック
- 5400Pa正面(積雪、風)荷重と2400Pa背面

高い発電量



- セル製造プロセスとモジュール材料の最適化(優れたIAM(入射角変更因子)と低照射特性)
- 並列回路構成により影の影響を低減し、重

出力保証



発と
施工、
適合ソ
。2018年末
モジュール
プロジェクトを世界中

エネルギーのIoT(モ
Trina IoT)を立ち上
リーダーになるべく全力

パナソニック株式会社
浜松町2丁目4番1号
ビル21 F
pan.com/jp

製品とシステム認証

IEC61730/IEC61701/IEC62716

ISO 9001: 品質マネジメントシステム

ISO 14001: 環境マネジメントシステム

ISO 14064: 温室効果ガス放出検査

ISO 45001: 労働安全衛生マネジメントシステム

DERIVED





表面図

表面図

	単結晶
	120 セル (6 × 20)
	1763 × 1040 × 35 mm
	20.0 kg
	EVA/POE
	ホワイト
	シルバーアルマイト処理アルミ合金 35 mm
	IP 68 定格
	MC4 EVO2 / TS4

	- u
	- u
	0.04%/C

	-40~+85 C
	1500V DC (IEC)
	20A